

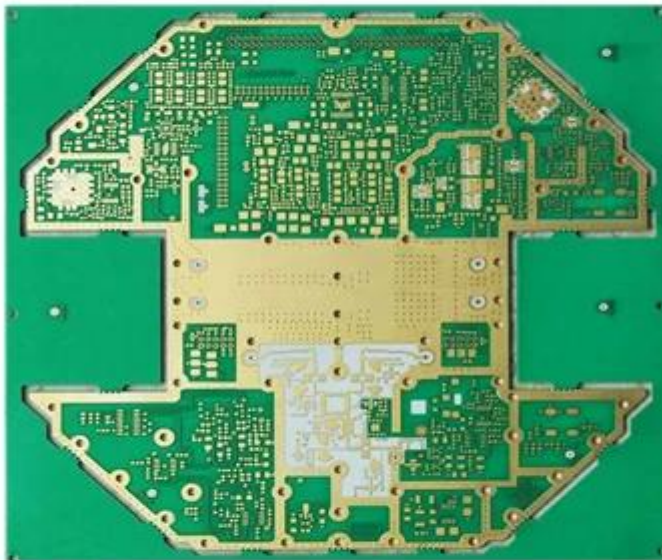
Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, dissecante messo nel fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

Lyr	残制率(%)	Image	Foil	最终厚度	
COMP	69.7308		0.5oz	1.8336	
L2	83.0595		0.5oz	0.6	
					6.9893
L3	75.15		0.5oz	0.6	
L4	81.9895		0.5oz	0.6	
				6.9931	
L5	76.856		0.5oz	0.6	
SOLD	77.924		0.5oz	1.8336	

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

Alta qualità PCB all'ingrosso, piccolo volume PCB Produttore